



各位

平成 18 年 8 月 7 日

会社名 日本電子材料株式会社

代表者の

役職名 代表取締役社長 坂根 英生

(コード番号 6855 東証 1 部)

問い合わせ先 取締役 管理部門統括部長 厚地 義尚

電話 06(6482)2007

中間及び通期の業績予想(単独・連結)の修正に関するお知らせ

平成 19 年 3 月期(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日)の業績予想について、平成 18 年 5 月 18 日発表時の業績予想を下記のとおり修正いたします。

記

1. 平成 19 年 3 月期中間業績予想値の修正(連結)(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日)

(単位:百万円、%)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A) (平成 18 年 5 月 18 日発表)	7,200	1,100	700
今回修正予想(B)	8,200	1,620	970
増減額((B)-(A))	1,000	520	270
増減率	13.9	47.3	38.6
前期実績(18 年 3 月期)	6,369	777	487

2. 平成 19 年 3 月期通期業績予想値の修正(連結)(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日)

(単位:百万円、%)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A) (平成 18 年 5 月 18 日発表)	15,000	2,300	1,500
今回修正予想(B)	16,000	2,820	1,770
増減額((B)-(A))	1,000	520	270
増減率	6.7	22.6	18.0
前期実績(18 年 3 月期)	13,764	2,123	1,369

3. 平成 19 年 3 月期中間業績予想値の修正(個別)(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日)

(単位：百万円、%)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A) (平成 18 年 5 月 18 日発表)	6,400	850	550
今回修正予想(B)	7,300	1,370	870
増減額((B)-(A))	900	520	320
増減率	14.1	61.2	58.2
前期実績(18 年 3 月期)	5,303	602	399

4. 平成 19 年 3 月期通期業績予想値の修正(個別)(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日)

(単位：百万円、%)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A) (平成 18 年 5 月 18 日発表)	13,400	1,600	1,040
今回修正予想(B)	14,300	2,120	1,360
増減額((B)-(A))	900	520	320
増減率	6.7	32.5	30.8
前期実績(18 年 3 月期)	11,697	1,486	988

3. 修正理由

当社グループの主たる事業分野である半導体市場は、積極的な設備投資を実施するなど、市場全体が拡大したことにより、半導体検査用部品関連事業において、フラッシュメモリー向けのアドバンスドプローブカードVCシリーズ(垂直接触型) システムLSI向けはアドバンスドプローブカードVSシリーズ(垂直スプリング型)を含め需要が好調に推移いたしました。

以上の結果、売上高・経常利益・当期利益は、連結・個別共に前回発表予想を上回る見込みであります。

以上

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。